

表Ⅲ (注参照)

石英反応管及びホルダー(半導体ウエハー製造用のもので拡散用及び酸化用の炉へ挿入するように設計したものに限る。)  
 化学的気相成長装置(半導体製造用のものに限る。)  
 化学的気相成長装置(半導体製造用のものに限る。)の部分品  
 レジスト剥離装置及び半導体ウエハーの洗浄装置  
 レーザーカッター(半導体製造において回路の接触した部分をレーザービームにより切断するものに限る。)  
 切断装置(半導体用の単結晶をウエハーにし又はウエハーをチップにするものに限る。)  
 切断装置(半導体用の単結晶をウエハーにし又はウエハーをチップにするものに限る。)の部分品  
 ダイシング装置(半導体ウエハー用のものに限る。)の部分品  
 レーザーカッター(半導体製造において回路の接触した部分をレーザービームにより切断するものに限る。)の部分品  
 レジスト剥離装置及び半導体ウエハーの洗浄装置の部分品  
 封止装置(半導体の組立て用のものに限る。)  
 封止装置(半導体の組立て用のものに限る。)の部分品  
 自動搬送装置、自動操作装置及び自動保管装置(半導体ウエハー、ウエハーカセット、ウエハーボックスその他の半導体デバイス用の物に使用するものに限る。)  
 物理的気相成長装置(スパッタリングによるものに限る)  
 ウェットエッチング装置、現像装置、レジスト剥離装置及び洗浄装置(半導体ウエハー用又はフラットパネルディスプレイの基板用のものに限る。)  
 ダイボンディング装置、テープボンダー及びワイヤボンダー(半導体の組立て用のものに限る。)  
 ベンディングマシン、フォールディングマシン及びストレートニングマシン(半導体のリード用のものに限る。)  
 物理的気相成長装置(半導体製造用のものに限る。)  
 スピン式レジスト塗布装置  
 物理的気相成長装置(スパッタリングによるものに限る。)の部分品

ダイボンディング装置、テープボンダー及びワイヤボンダー(半導体の組立て用のものに限る。)の部分品  
 スピン式レジスト塗布装置の部分品

ウェットエッチング装置、現像装置、レジスト剥離装置及び洗浄装置(半導体ウエハー用又はフラットパネルディスプレイの基板用のものに限る。)の部分品  
 自動搬送装置、自動操作装置及び自動保管装置(半導体ウエハー、ウエハーカセット、ウエハーボックスその他の半導体デバイス用の物に使用するものに限る。)の部分品  
 封止装置(半導体の組立て用のものに限る。)の部分品  
 ベンディングマシン、フォールディングマシン及びストレートニングマシン(半導体のリード用のものに限る。)の部分品  
 物理的気相成長装置(半導体製造用のものに限る。)の部分品  
 急速加熱装置(半導体ウエハー用のものに限る。)  
 急速加熱装置(半導体ウエハー用のものに限る。)の部分品  
 ウエハープローバー  
 光学式双眼実体顕微鏡(半導体ウエハー又はレチクルの操作用及び搬送用に特に設計した装置を取り付けたものに限る。)  
 顕微鏡写真用の顕微鏡(半導体ウエハー又はレチクルの操作用及び搬送用に特に設計した装置を取り付けたものに限る。)  
 光学式双眼実体顕微鏡(半導体ウエハー又はレチクルの操作用及び搬送用に特に設計した装置を取り付けたものに限る。)の部分品及び付属品  
 顕微鏡写真用の顕微鏡(半導体ウエハー又はレチクルの操作用及び搬送用に特に設計した装置を取り付けたものに限る。)の部分品及び付属品  
 電子ビーム顕微鏡(半導体ウエハー又はレチクルの操作用及び搬送用に特に設計した装置を取り付けたものに限る。)  
 電子ビーム顕微鏡(半導体ウエハー又はレチクルの操作用及び搬送用に特に設計した装置を取り付けたものに限る。)の部分品及び付属品

パターンジェネレーター(レジストを塗布した基板からマスク又はレチクルを製造するために使用する種類のものに限る。)  
 パターンジェネレーター(レジストを塗布した基板からマスク又はレチクルを製造するために使用する種類のものに限る。)の部分品及び付属品  
 パターンジェネレーター(レジストを塗布した基板からマスク又はレチクルを製造するために使用する種類のものに限る。)の部分品  
 (注)この表の適用上、「部分品」とは、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の第16部注2(b)及び第90類注2(b)に従って特定される項に分類されるものをいう。

表Ⅳ (注1参照)

コンピュータ(注2及び注3参照)  
 次の能力を有する自動データ処理機械  
 (a) 処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。

List III (See Note)

Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor wafers  
 Chemical vapor deposition apparatus for semiconductor production  
 Parts of chemical vapor deposition apparatus for semiconductor production  
 Apparatus for stripping or cleaning semiconductor wafers  
 Lasercutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser beam  
 Machines for sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into chips  
 Parts for machines for sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into chips  
 Parts of dicing machines for scribing or scoring semiconductor wafers  
 Parts of lasercutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser beam  
 Parts of apparatus stripping or cleaning semiconductor wafers  
 Encapsulation equipment for assembly of semiconductors  
 Parts of encapsulation equipment  
 Automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other material for semiconductor devices  
 Apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers  
 Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays

Die attach apparatus, tape automated bonders, and wire bonders for assembly of semiconductors  
 Machines for bending, folding and straightening semiconductor leads

Physical deposition apparatus for semiconductor production  
 Spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers  
 Parts of apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductors wafers  
 Parts for die attach apparatus, tape automated bonders, and wire bonders, for assembly of semiconductors  
 Parts for spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers  
 Parts of apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays

Parts of automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other material for semiconductor devices  
 Parts of encapsulation equipment for assembly of semiconductors  
 Parts of machines for bending, folding and straightening semiconductor leads

Parts of physical deposition apparatus for semiconductor production  
 Apparatus for rapid heating of semiconductor wafers  
 Parts of apparatus for rapid heating of wafers  
 Wafer probers  
 Optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles  
 Photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers of reticles  
 Parts and accessories of optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles  
 Parts and accessories of photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles  
 Electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles  
 Parts and accessories of electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles  
 Pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates  
 Parts and accessories of pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates

Parts of such pattern generating apparatus

Note: "Parts" for the purpose of this List means those classified in the headings specified in accordance with Note 2(b) to Section XV and Note 2(b) to Chapter 90 of International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System.

List IV (See Note 1)

Computers (See Notes 2 and 3):  
 Automatic data processing machines capable of;  
 (a) storing the processing program or programs and at least the data immediately necessary for the execution of the program;

- (b) 使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。  
(c) 使用者が特定する算術計算を実行すること。  
(d) 人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行 中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。

増幅器(この附属書の対象となる有線電話用の製品のリピーターとして使用されるものに限る。)及びその部分品  
フラットパネルディスプレイ(液晶方式、エレクトロルミネセンス方式、プラズマ方式、蛍光方式その他の方式のものを含むものとし、この附属書の対象となる製品用のものに限る。)及びその部分品  
ネットワーク用の機器  
ローカルエリアネットワーク(LAN)用及びワイドエリアネットワーク(WAN)用の装置(自動データ処理機械及びそのユニットの相互接続(中央処理装置、記憶装置、入力装置及び出力装置その他の資源を共用するために主として使用するネットワークのためのものに限る。)のために専ら又は主として使用する製品(例えば、アダプター、ハブ、リピーター、コンバーター、集信装置、ブリッジ、ルーター並びに自動データ処理機械及びこれを構成するユニットに組み込む印刷回路組立を含む。))

モニター(注4参照)

自動データ処理機械用の表示装置(陰極線管(ドットスクリーンピッチが0.4ミリメートル未満のものに限る。))を有するもので、この表に定義するコンピュータの中央処理装置の支援によらなければテレビジョン信号その他のアナログ式の又はデジタル式に処理されたオーディオ信号又はビデオ信号の受信及び処理のいずれもすることができないものに限る。)

光学的ディスク記憶装置(コンパクトディスク駆動装置及びデジタルビデオディスク駆動装置を含み、自動データ処理機械用のものに限るものとし、書込み、記録若しくは読取りの能力があるかないか又は自動データ処理機械用のハウジングに収納されているかないかを問わない。)

無線呼出し用装置及びその部分品

プロッター(第84.71項の入力装置若しくは出力装置であるかないか又は第90.17項の製図機器若しくは写図機械であるかないかを問わない。)

印刷回路組立(注5参照)(パーソナルコンピュータメモリーカード国際協会(PCMCIA)の規格に適合するカードその他の外部接続用のものを含むものとし、この附属書の対象となる製品用のものに限る。)

投影式表示装置(フラットパネルを使用するもので自動データ処理機械とともに使用し及び中央処理装置により生成されたデジタル情報を表示することができるものに限る。)

財産的価値を有する形式の記憶装置及び媒体(ベルヌーイボックス、サイクレスト又はジップドライブというカートリッジ式記憶装置を含み、自動データ処理機械用のものに限るものとし、取り外し可能な媒体を有するか有しないか又は磁気式、光学式その他の方式のものであるかないかを問わない。)

マルチメディアの機能を追加する機器のキット(少なくともスピーカー又はマイクロホン並びに自動データ処理機械及びこれを構成するユニットがオーディオ信号を処理することを可能にする印刷回路組立(サウンドカードを含む。))を含むものとし、自動データ処理機械用及びこれを構成するユニット用のもので小売用のものに限る。)

セットトップボックス(通信機能を有するものに限る。)

インターネットへのアクセス用のモデムを自蔵し及び対話式の情報交換の機能を有する装置(マイクロプロセッサを使用するものに限る。)

(注)1. この表の適用上、「部分品」とは、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の第16部注2(b)及び第90類注2(b)に従って特定される項に分類されるものをいう。

2. データ処理以外の特定の機能を有する機械、自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械でこの附属書上の規定に該当しないものは、この附属書の対象とならない。

3. この附属書において、自動データ処理機械というときは、当該機械が中央処理装置の支援によって電話信号、テレビジョン信号その他のアナログ式の又はデジタル式に処理されたオーディオ信号又はビデオ信号を受信し及び処理することができるかできないかを問わない。

4. テレビジョン(高品位テレビジョンを含む。))は、この附属書の対象とならない。

5. 印刷回路組立とは、第85.34項の一以上の印刷回路(一以上の能動素子を有するもの)に限り、受動素子を有するか有しないかを問わない。から成るものをいう。「能動素子」とは、第85.41項のダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス(光電性を有するか有しないかを問わない。))並びに第85.42項の集積回路及び超小型組立をいう。

(b) being freely programmed in accordance with the requirements of the user;

(c) performing, arithmetical computations specified by the user; and  
(d) executing, without human intervention, a processing program which requires them to modify their execution, by logical decision during the processing run.

Electric amplifiers used as repeaters in line telephony products falling within this Attachment, and parts thereof.

Flat panel display devices (including LCD, Electro Luminescence, Plasma, Vacuum Fluorescence and other technologies) for products falling within this Attachment, and parts thereof.

Network equipments :

Local Area Network (LAN) and Wide Area Network (WAN) apparatus, including those products dedicated for use solely or principally to permit the interconnection of automatic data processing machines and units thereof for a network that is used primarily for the sharing of resources such as central processor units, data storage devices and input or output units—including adapters, hubs, in-line repeaters, converters, concentrators, bridges and routers, and printed circuit assemblies for physical incorporation into automatic data processing machines and units thereof.

Monitors (See Note 4):

Display units of automatic data processing machines with a cathode ray tube with a dot screen pitch smaller than 0.4mm not capable of receiving and processing television signals or other analogue or digitally processed audio or video signals without assistance of a central processing unit of a computers as defined above.

Optical disc storage units, for automatic data processing machines (including CD drives and DVD-drives), whether or not having the capability of writing/recording as well as reading, and whether or not in their own housings.

Paging alert devices, and parts thereof.

Plotters whether input or output units of HS heading No 8471, or whether drawing or drafting machines of HS heading No 9017.

Printed circuit assemblies for products falling within this Attachment, including such assemblies for external connections such as cards that conform to the PCMCIA standard. (See Note 5)

Projection type flat panel display units used with automatic data processing machines which can display digital information generated by the central processing unit.

Proprietary format storage devices including media therefor for automatic data processing machines, with or without removable media and whether magnetic, optical or other technology, including Bernoulli Box, Syquest, or Zipdrive cartridge storage units.

Multimedia upgrade kits for automatic data processing machines, and units thereof, put up for retail sale, consisting of, at least, speakers and/or microphones as well as a printed circuit assembly that enables the automatic data processing machines and units thereof to process audio signals (sound cards).

Set top boxes which have a communication function: Microprocessor-based devices incorporating a modem for gaining access to the Internet, and having a function of interactive information exchange.

Note:1. "Parts" for the purpose of this List means those classified in the headings specified in accordance with Note 2(b) to Section XVI and Note2(b) to Chapter 90 of International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System.

2. Machines performing a specific function other than data processing, or incorporating or working in conjunction with an automatic data processing machine and not otherwise specified under this Attachment are not covered by this Attachment.

3. This Attachment covers automatic data processing machines whether or not they are able to receive and process with the assistance of central processing unit telephony signals, television signals, other analogue or digitally processed audio or video signals.

4. This Attachment does not cover televisions (including high definition televisions).

5. Such printed circuit assemblies consist of one or more printed circuits of HS heading No 8534 with one or more active elements assembled thereon, with or without passive elements. "Active elements" means diodes, transistors, and similar semiconductor devices, whether or not photosensitive, of HS heading No8541, and integrated circuits and micro assemblies of HS heading No8542